

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit















Figure similaire

OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – La classe de puissance 28 kVA

Des solutions adaptées précises pour les porteurs de puissance

Davantage de réserves de puissance pour davantage de capacité de charge :

grâce à une grande capacité de raccordement, une capacité de surcharge élevée et un très grand choix de variantes et d'accessoires, la classe moyenne du système de connecteur enfichable de puissance OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP est le porteur de puissance de la série HP. HP correspond aux initiales de « Hautes Performances » - ceci ne signifie pas seulement les courant maximal jusqu'à 50 °C sans derating, mais aussi l'agrément illimité selon la norme UL pour 600 V. Par ailleurs, ces connecteurs débrochables satisfont à la protection des doigts exigée pour les réseaux TN à 400 V (+3,0 mm) conformément à la norme d'application CEI 61800-5-1.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT/THR, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (I): 2.6 mm, étamé, noir, Tape
Référence	<u>2546130000</u>
Туре	SV-SMT 7.62HP/05/90G 2.6SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118556179
Qté.	110 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A
Emballage	Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	28,3 mm	Profondeur (pouces)	1,114 inch
Hauteur	14 mm	Hauteur (pouces)	0,551 inch
Hauteur version la plus basse	11,4 mm	 Largeur	38,1 mm
Largeur (pouces)	1,5 inch	Poids net	10 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits	OMNIMATE Power - série BV/SV 7.62HP	Type de raccordement	Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT/ THR	Pas en mm (P)	7,62 mm
Pas en pouces (P)	0,3 inch	Angle de sortie	90°
Nombre de pôles	5	Nombre de picots par pôle	2
Longueur du picot à souder (I)	2,6 mm	Tolérance sur la longueur du picot à souder	+0,1 / -0,3 mm
Dimensions du picot à souder	0,8 x 1,0 mm	Diamètre du trou d'implantation (D)	1,4 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	+ 0,1 mm	L1 en mm	30,48 mm
L1 en pouce	1,2 inch	Nombre de rangs	1
Nombre de pôles	1	Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	safe to back of hand above the printed circuit board
Protection au toucher selon DIN VDE		Degré de protection	
0470	IP 20		IP20, entièrement monté
Résistance de passage	2,00 mΩ	Cycles d'enfichage	25
Force d'enfichage/pôle, max.	12 N	Force d'extraction/pôle, max.	7 N

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 9T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600	Tenue d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	étamé
Structure en couches du raccordement soudé	13 μm Ni / 46 μm Sn mat	Structure en couches du contact mâle	13 μm Ni / 46 μm Sn mat
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Température de fonctionnement , max.	130 °C
Plage de température montage, min.	-25 °C	Plage de température montage, max.	130 °C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon CEI

testé selon la norme		Courant nominal, nombre de pôles min.	
	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu = 20 °C)	41 A
Courant nominal, nombre de pôles max		Courant nominal, nombre de pôles min.	
(Tu = 20 °C)	41 A	(Tu = 40 °C)	41 A
Courant nominal, nombre de pôles max		Tension de choc nominale pour classe	
(Tu = 40 °C)	41 A	de surtension/Degré de pollution II/2	1 000 V
Tension de choc nominale pour classe		Tension de choc nominale pour classe	
de surtension/Degré de pollution III/2	630 V	de surtension/Degré de pollution III/3	630 V
Tension de choc nominale pour classe		Tension de choc nominale pour classe	
de surtension/Degré de pollution II/2	6 kV	de surtension/Degré de pollution III/2	6 kV
Tension de choc nominale pour classe		Tenue aux courants de faible durée	
de surtension/Degré de pollution III/3	6 kV		3 x 1s mit 420 A
Espace libre, min.	6,9 mm	Ligne de fuite, min.	9,6 mm

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)

Certificat Nº (cURus)

	~
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)	300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation C UL 1059)	/ 40,5 A
Ligne de fuite, min.	9,6 mm
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

	E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)	300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B UL 1059)	/ 40,5 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)	10 A
Ligne d'air, min.	6,9 mm

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	338 mm
Largeur VPE	130 mm	Hauteur VPE	33 mm
Profondeur ruban (T2)	15,8 mm	Largeur du ruban (W)	56 mm
Profondeur du ruban (KO)	15,3 mm	Hauteur ruban (A0)	28,4 mm
Largeur du ruban (B0)	39,06 mm	Séparation ruban (P1)	36 mm
Orifice de séparation ruban (E)	1,75 mm	Séparation ruban (F)	26,2 mm
Diamètre de bobine du ruban Ø (A)	330 mm	Résistance de la surface	$Rs = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Note importante

Conformité IPC	Conformité: les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	Autres variantes sur demande
	 Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
	• Sur le schéma, P = pas
	 Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
	 Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments C S US

UL File Number Search

Certificat Nº (cURus)

E60693

Téléchargements

Notification de modification produit	20220105 Material change SV-SMT 7.62 20220105 Materialänderung SV-SMT
Catalogue	Catalogues in PDF-format



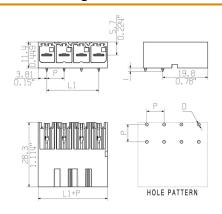
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

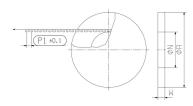
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

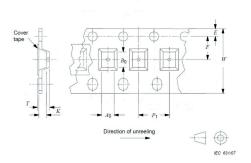
Dessins

Dimensional drawing

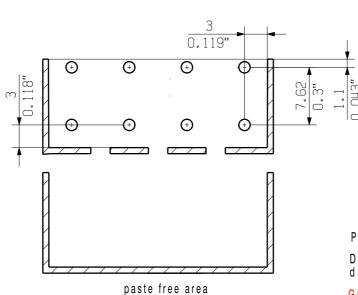




Dimensional drawing



A - A 28.3 +0.1 1.114" 270° version 90° version 19.8 +0.1 -0.3 0.78" Ð **(** 0 0 0 hole pattern



max. dimension

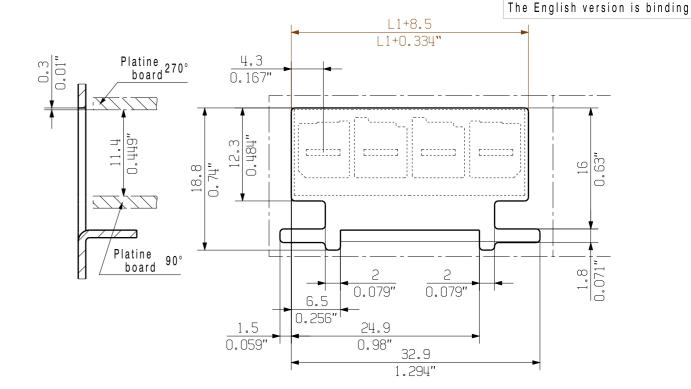
0

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components

The neccessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.

The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occuring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.



min.front plate cut out

12

11

10 9

8

6 5

4

3

1.5

2.6

3.5

Product file: 7407 BLF 7.50HP

83.82 3.3 76.20 3.0

68.58 2.7

53.34 2.1 45.72 1.8 38.10 1.5

22.86 0.9

15.24 0.6

7.62 0.3

1.2

60.96

30.48

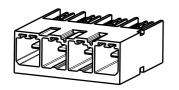
P = Raster / pitch 7.62

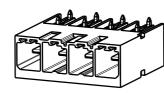
 $D = \emptyset 1.4 + 0.1/-0.05$ d = 0.8x1.0

Drawings Assembly

GENERAI DIN ISO	L TOLERANCE: 2768-m					l [mm]		no of poles	L1 [mm]	L1 [inch]
	EC00002212			Prim PLM	Part No.: 225880	P	rim ER	P Part No.:	249955	0000
ROHS	. First Issue Date	Max. nos		Wa	idmülle	or V		63450		4
	14.11.2016	Modifi	cation			JI Z		rawing no. heet 10	of 17	sheets
	\Box		Date	Name						
	4	Drawn	30.08.2019	Helis, Maria	SV-S	MT 7.62	HP/IT	[/ /90/27	' 0	
		Responsible		Döhrer, Karl	""		STLEIS		V	
Scale: 2	:1 Size: A3	Approved	09.10.2019	Lang, Thomas			EHEA			

SV-SMT 7.62HP/04/90G





SV-SMT 7.62HP/04/270G



Recommended wave solderding profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

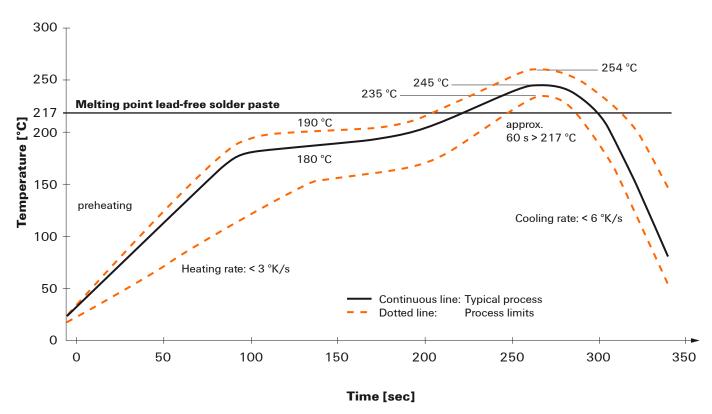


Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- · Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- · Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3$ K/s. In parallel the solder paste is ,activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at \geq -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.